

Doprovodný program na veletrhu AMPER 21. 3. 2019, od 9 do 13 hodin, BVV Brno – pavilon P – sál P4 a,b
Seminář je určen vývojovým pracovníkům a výrobcům v oboru elektroniky, návrhářům desek plošných spojů (DPS), vedoucím vývoje, přípravy výroby a výroby samotné, stejně jako všem pracovníkům následných operací s DPS.....
Přijďte si poslechnout zajímavé prezentace, setkat se a vyměnit si názory se svými kolegy a klienty.

Program semináře:

Návrh DPS z hlediska počtu vodivých vrstev

Ing. Vít Záhlava, CSc., ČVUT v Praze-FEL

Chances and Basics of Flex-Rigid PCB Technology

Výzvy a základy flex-rigid technologie DPS

Andreas Schilpp, Jiří Zvolánek, Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Poznámka: Přednáška bude v angličtině

PSpice modern modeling

Moderní modelování s PSpice

Tomasz Górecki / FlowCAD representant for East Europe

Poznámka: Přednáška bude v angličtině s případným částečným překladem (Ivo Nemčíč, CADIN)

FlowCAD ANSYS

Josef Schicker / Sales Channel Partner ANSYS at FlowCAD

Poznámka: Přednáška bude v angličtině s případným částečným překladem (Ivo Nemčíč, CADIN)

What is JTAG and how can JTAG help me?

Co to je JTAG a jak mi může pomoci?

Tommaso De Vivo / Vice President Business Development EMEA – XJTAG

Poznámka: Přednáška bude v angličtině s případným částečným překladem (Ivo Nemčíč, CADIN)

PCBs for high current and heat management

DPS pro vysoké proudy a s řešením teplotní zátěže

Günter Fellhofer, KSG Austria GmbH

Poznámka: Přednáška bude v angličtině

Vstup na seminář pouze na základě předchozí registrace, vložné 950 Kč.

Každý registrovaný účastník semináře obdrží po ukončení semináře volnou vstupenku na veletrh.

Registraci naleznete [zde](#).